



平成29年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成28年10月27日

上場会社名 東京エレクトロン デバイス株式会社 上場取引所 東  
 コード番号 2760 URL <http://www.teldevice.co.jp/>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 徳重 敦之  
 問合せ先責任者 (役職名) 財務部長 (氏名) 田中 弘毅 (TEL) 045-443-4000  
 四半期報告書提出予定日 平成28年11月8日 配当支払開始予定日 平成28年11月30日  
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有  
 四半期決算説明会開催の有無 : 有 (アナリスト・機関投資家向け)  
 (百万円未満切捨て)

1. 平成29年3月期第2四半期の連結業績(平成28年4月1日～平成28年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
29年3月期第2四半期	60,241	5.4	△128	—	315	△51.2	233	△44.0
28年3月期第2四半期	57,143	5.9	788	37.5	647	46.4	416	44.8

(注) 包括利益 29年3月期第2四半期 7百万円(△98.2%) 28年3月期第2四半期 409百万円(186.3%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
29年3月期第2四半期	23.23	—
28年3月期第2四半期	41.73	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
29年3月期第2四半期	64,321	21,908	34.1
28年3月期	64,284	22,174	34.5

(参考) 自己資本 29年3月期第2四半期 21,906百万円 28年3月期 22,171百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
28年3月期	—	30.00	—	30.00	60.00
29年3月期	—	30.00	—	—	—
29年3月期(予想)	—	—	—	30.00	60.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成29年3月期の連結業績予想(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		経常利益		親会社株主に帰属する 当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	円 銭
通期	125,200	6.3	1,300	△20.2	900	△2.7

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

(注) 詳細は、添付資料3ページ「サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有

② ①以外の会計方針の変更 : 無

③ 会計上の見積りの変更 : 無

④ 修正再表示 : 無

(注) 詳細は、添付資料3ページ「サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧ください。

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）

29年3月期2Q	10,445,500株	28年3月期	10,445,500株
29年3月期2Q	396,619株	28年3月期	423,819株
29年3月期2Q	10,038,681株	28年3月期2Q	9,986,161株

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数（四半期累計）

(注) 当社は、役員報酬BIP信託及び従業員持株ESOP信託を導入しており、各信託が所有する当社株式は自己株式に含めて記載しております。

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想に関する事項等については、添付資料2ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

## ○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	3
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	3
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
(4) 追加情報	3
3. 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	7
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(セグメント情報)	8
4. 補足情報	9
(1) 仕入、受注及び販売の状況	9

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

## (1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、生産動向に持ち直しの兆しがあるものの、個人消費や輸出に力強さが欠ける状況で推移しております。円高や海外経済の弱さなどの影響により、景気の先行きに対する不透明感が拭えない状況となっております。

当社グループにおける当第2四半期連結累計期間の業績については、売上高602億4千1百万円（前年同期比5.4%増）、半導体及び電子デバイス事業における売上構成の変化や急激な為替変動等で売上総利益が減少したことにより営業損失1億2千8百万円（前年同期は営業利益7億8千8百万円）、一方で、為替差益を計上したことなどにより経常利益3億1千5百万円（前年同期比51.2%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益2億3千3百万円（前年同期比44.0%減）となりました。

報告セグメントに係る業績については、次のとおりであります。

## （半導体及び電子デバイス事業）

半導体の需要は総じて堅調に推移いたしました。特に、スマートフォンの高機能化やデータセンター向けなどの需要が旺盛であり、加えて、自動車1台当たりの半導体搭載量も増加しております。

このような状況のもと、当社におきましてはストレージや車載向けに半導体の販売が堅調に推移したことに加え、POS向けのソフトウェア販売等が好調に推移した結果、当第2四半期連結累計期間における売上高は528億5千2百万円（前年同期比8.5%増）となりました。一方、売上構成の変化等によりセグメント利益（経常利益）は1億2千6百万円（前年同期比66.2%減）となりました。

## （コンピュータシステム関連事業）

データ量の増大に対応するため、効率的なネットワーク運用技術等に注目が集まっているものの、前期は好調であった銀行や官公庁向けの大型IT投資が、当期は軟調に推移いたしました。

このような状況のもと、当社におきましては前年同期の官公庁向け機器販売の反動減等により当第2四半期連結累計期間における売上高は73億8千9百万円（前年同期比12.5%減）、セグメント利益（経常利益）は1億8千8百万円（前年同期比30.6%減）となりました。

## (2) 財政状態に関する説明

当第2四半期連結会計期間末における総資産は643億2千1百万円となり、前連結会計年度末に比べ3千6百万円の増加となりました。これは主に、現金及び預金が減少した一方、受取手形及び売掛金が増加したことによります。負債総額は424億1千3百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億2百万円の増加となりました。これは主に、短期借入金が増加したことによります。また、純資産は219億8百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億6千5百万円の減少となりました。以上の結果、自己資本比率は34.1%となり、前連結会計年度末に比べ0.4ポイント低下いたしました。

## (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成29年3月期の通期連結業績予想については、第2四半期までの売上推移を踏まえつつ、第3四半期以降におけるビジネス動向を勘案し、また、期首に設定した想定為替レート（1USドル＝109円）を1USドル＝100円に見直した結果、次のとおり修正することといたしました。

	売上高	経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益	1株当たり当期純利益
前回（平成28年4月26日） 発表予想（A）	百万円 123,000	百万円 1,700	百万円 1,130	円 銭 112.76
今回発表予想（B）	125,200	1,300	900	89.81
増 減 額（B－A）	2,200	△400	△230	—
増 減 率（％）	1.8	△23.5	△20.4	—
（参考）前期連結実績 （平成28年3月期）	117,831	1,628	925	92.55

## 2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

### (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

### (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

### (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を第1四半期連結会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、当第2四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表への影響額ははありません。

### (4) 追加情報

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を第1四半期連結会計期間から適用しております。

## 3. 四半期連結財務諸表

## (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成28年9月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	2,637	2,103
受取手形及び売掛金	28,902	30,404
電子記録債権	627	771
商品及び製品	21,527	21,066
その他	5,644	5,148
流動資産合計	59,340	59,494
固定資産		
有形固定資産	870	852
無形固定資産	772	603
投資その他の資産		
退職給付に係る資産	177	198
その他	3,135	3,184
貸倒引当金	△11	△12
投資その他の資産合計	3,301	3,370
固定資産合計	4,944	4,826
資産合計	64,284	64,321
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	8,694	8,479
短期借入金	10,680	12,456
1年内返済予定の長期借入金	2,096	96
賞与引当金	712	444
その他	6,005	6,981
流動負債合計	28,189	28,458
固定負債		
長期借入金	6,288	6,240
退職給付に係る負債	7,080	7,131
その他	552	583
固定負債合計	13,921	13,954
負債合計	42,110	42,413
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	2,495	2,495
資本剰余金	5,645	5,645
利益剰余金	14,917	14,837
自己株式	△628	△587
株主資本合計	22,430	22,390
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△8	△11
繰延ヘッジ損益	77	26
為替換算調整勘定	215	7
退職給付に係る調整累計額	△542	△508
その他の包括利益累計額合計	△258	△484
非支配株主持分	2	2
純資産合計	22,174	21,908
負債純資産合計	64,284	64,321

## (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

## 四半期連結損益計算書

## 第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月 1日 至 平成27年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月 1日 至 平成28年9月30日)
売上高	57,143	60,241
売上原価	49,537	53,855
売上総利益	7,605	6,386
販売費及び一般管理費		
給料及び手当	2,884	2,822
賞与引当金繰入額	651	433
退職給付費用	259	409
その他	3,020	2,850
販売費及び一般管理費合計	6,816	6,515
営業利益又は営業損失(△)	788	△128
営業外収益		
受取保険金	22	14
保険配当金	37	37
為替差益	-	448
その他	13	20
営業外収益合計	74	521
営業外費用		
支払利息	34	46
為替差損	144	-
その他	36	30
営業外費用合計	215	76
経常利益	647	315
特別利益		
ゴルフ会員権売却益	-	0
関係会社出資金売却益	8	-
特別利益合計	8	0
特別損失		
固定資産除却損	3	3
投資有価証券売却損	9	-
その他	1	-
特別損失合計	14	3
税金等調整前四半期純利益	641	312
法人税等	224	79
四半期純利益	416	233
親会社株主に帰属する四半期純利益	416	233

四半期連結包括利益計算書  
第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月 1日 至 平成27年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月 1日 至 平成28年9月30日)
四半期純利益	416	233
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△5	△2
繰延ヘッジ損益	84	△50
為替換算調整勘定	△6	△193
退職給付に係る調整額	△70	34
持分法適用会社に対する持分相当額	△9	△13
その他の包括利益合計	△7	△225
四半期包括利益	409	7
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	409	7
非支配株主に係る四半期包括利益	-	-



## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月 1日 至 平成27年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月 1日 至 平成28年9月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益	641	312
減価償却費	241	237
のれん償却額	51	51
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△73	△264
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	15	78
支払利息	34	46
投資有価証券売却損益 (△は益)	9	-
関係会社出資金売却損益 (△は益)	△8	-
売上債権の増減額 (△は増加)	2,107	△2,468
たな卸資産の増減額 (△は増加)	2,587	△152
仕入債務の増減額 (△は減少)	△2,028	△29
未払金の増減額 (△は減少)	△732	△101
前受金の増減額 (△は減少)	1,053	874
預り金の増減額 (△は減少)	0	211
未収消費税等の増減額 (△は増加)	2,694	276
未収入金の増減額 (△は増加)	251	65
立替金の増減額 (△は増加)	△160	287
前払費用の増減額 (△は増加)	△354	△280
その他	△302	345
小計	6,027	△508
利息及び配当金の受取額	0	5
利息の支払額	△36	△45
法人税等の支払額	△571	△84
法人税等の還付額	-	93
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,421	△540
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△39	△72
無形固定資産の取得による支出	△74	△25
投資有価証券の取得による支出	-	△30
投資有価証券の売却による収入	43	-
関係会社株式の取得による支出	-	△83
関係会社出資金の売却による収入	20	-
その他	7	13
投資活動によるキャッシュ・フロー	△42	△198
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△6,033	2,550
長期借入金の返済による支出	△48	△2,048
自己株式の処分による収入	39	41
配当金の支払額	△299	△300
その他	2	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,339	242
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	△37
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△959	△534
現金及び現金同等物の期首残高	2,302	2,637
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,342	2,103

## (4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業的前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報)

## I 前第2四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)

## 1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント			調整額	四半期連結損益 計算書計上額 (注)
	半導体及び 電子デバイス 事業	コンピュータ システム関連 事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	48,698	8,444	57,143	—	57,143
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—
計	48,698	8,444	57,143	—	57,143
セグメント利益	375	272	647	—	647

(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。

## II 当第2四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)

## 1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント			調整額	四半期連結損益 計算書計上額 (注)
	半導体及び 電子デバイス 事業	コンピュータ システム関連 事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	52,852	7,389	60,241	—	60,241
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—
計	52,852	7,389	60,241	—	60,241
セグメント利益	126	188	315	—	315

(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。

## 4. 補足情報

## (1) 仕入、受注及び販売の状況

## ① 仕入実績

当第2四半期連結累計期間における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	仕入高 (百万円)	前年同四半期比 (%)
半導体及び電子デバイス事業	48,316	18.4
コンピュータシステム関連事業	5,085	△16.9
合計	53,402	13.8

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## ② 受注実績

当第2四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	受注高 (百万円)	前年同四半期比 (%)	受注残高 (百万円)	前年同四半期比 (%)
半導体及び電子デバイス事業	55,589	16.5	18,068	33.7
コンピュータシステム関連事業	7,557	△17.3	7,380	△3.8
合計	63,146	11.1	25,448	20.1

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## ③ 販売実績

当第2四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	販売高 (百万円)	前年同四半期比 (%)
半導体及び電子デバイス事業	52,852	8.5
コンピュータシステム関連事業	7,389	△12.5
合計	60,241	5.4

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。